

股票代码：002706

股票简称：良信电器

公告编号：2018-126

上海良信电器股份有限公司

关于签署项目投资框架协议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、投资框架协议概要和特别提示

（一）框架协议概要

上海良信电器股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年12月8日与浙江省海盐经济开发区管理委员会（以下简称“海盐经济开发区”）在公司一号会议室签订《项目投资框架协议》（以下简称“框架协议”）。公司拟在浙江省海盐经济开发区购置160亩工业用地用于投资建设低压电器生产基地，总投资额约10亿元。

（二）特别提示

1、本次签署的框架协议，仅代表双方合作意向的框架性协议，本次协议的具体事项的实施存在一定的不确定性，在实施过程中存在变动的可能性。

2、本协议为公司与海盐经济开发区签订的框架协议。相关具体投资项目尚需提交公司董事会或股东大会审议，公司将根据具体的进展情况，及时履行信息披露义务。

3、本协议仅是框架性协议，具体投资协议尚未签订，预计对公司当年经营业绩不会造成重大影响。

4、本次签署的框架协议不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、重大风险提示

本次交易双方签订的《项目投资框架协议》，仅为双方达成合作的基础性文件。本协议涉及的具体投资内容需双方进一步协商，项目建设用地需依法律程序

取得，项目建设内容需报政府主管部门审批。

本《项目投资框架协议》及相关正式协议的实施，公司将根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，严格履行相关决策审议程序并及时披露相关信息。

敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

上海良信电器股份有限公司

董事会

2018年12月10日